

Машина для лазерного разделения групповых заготовок и резки печатных плат HGTECH

**Производитель:**

Wuhan HGLaser Engineering Co.,Ltd

Цена:

Цена по запросу

Описание

Станки для лазерной резки используют высокопроизводительный холодный лазерный источник, идеально обеспечивая резку групповых заготовок, контурную резку, выжигание отверстий и работу с защитными покрытиями.

Сверхтонкая обработка. Оборудование используется для прецизионной резки гибких печатных плат, жестких печатных плат, жесткогибких печатных плат.

Машина оснащена высокопроизводительным УФ-лазерным источником холодного света, высокоточной технологией позиционирования изображения CCD и самостоятельно разработанным программным обеспечением для

визуального управления лазером.

Гибкий станок для лазерной резки печатных плат от HGLASER идеально выполняет контурную резку, сверление и маркировку печатных плат, а также точную обработку композитных мембран.

Ключевые характеристики

- Одноступенчатое формование, экономичная и эффективная работа.
- Прецизионный двумерный рабочий стол и полностью замкнутая система ЧПУ обеспечивают высокую точность позиционирования и разделения в микронах.
- Датчик положения и технология позиционирования изображения CCD.